PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

08-190099

(43) Date of publication of application: 23.07.1996

(51) Int. CI.

G02F 1/1339

(21) Application number: 07-002852

(71) Applicant: FUJITSU LTD

(22) Date of filing:

11. 01. 1995

(72) Inventor: KOIKE YOSHIRO

TSUYUKI TAKASHI OMURO KATSUFUMI

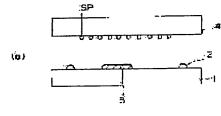
SUZUKI YOJI

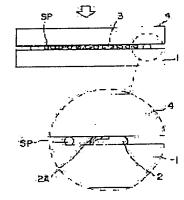
(54) PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND APPARATUS FOR PRODUCING LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To maintain the positioning accuracy to the extent of rough alignment and the uniform spacing between substrates and to suppress the degradation in a voltage holding rate in process for production of the liquid crystal display device using a drop injecting method of dropping liquid crystals on one transparent substrate in a reduced pressure atmosphere, then superposing another transparent substrate and sealing liquid crystals between them.

CONSTITUTION: This process has a stage for forming an adhesive material 2 to an annular form in a region on the outer side of a display region on the first transparent substrate 1, a stage for selectively irradiating the inner peripheral surface of the annular adhesive material 2 with UV rays and curing the irradiated regions, a stage for dropping the





liquid crystals 3 to the first transparent substrate 1 in the region enclosed by the adhesive material 2, a stage for superposing the first transparent substrate 1 and the second transparent 4 on each other in the reduced pressure atmosphere and hermetically sealing the spacing enclosed by the adhesive material 2 between the first transparent substrate 1 and the second transparent substrate 4 by the adhesive material 2 and a stage for curing the adhesive material 2 by irradiating the entire adhesive material with the UV rays.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.01.2002

[Date of sending the examiner's

decision of rejection]

[Kind of final disposal of application

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-190099

(43)公開日 平成8年(1996)7月23日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 2 F	1/1341				
	1/1339	505			

杂香 請求	未請求	請求項の数12	OL	(全 19 頁)

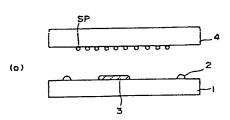
		審査請求	間求 間求項の数12 〇L (全 19 頁)
(21) 出願番号	特願平7-2852	(1.2)	
(22)出顧日	平成7年(1995)1月11日	神 1	奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 号
		神	池 善郎 奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 土通株式会社内
		神	木 俊 奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 土通株式会社内
		(74)代理人 弁	理士 岡本 啓三
	•		最終頁に続く
		1	

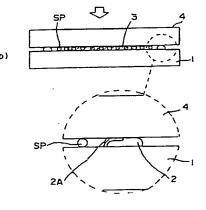
液晶表示装置の製造方法及び液晶表示装置の製造装置 (54) 【発明の名称】

(57)【要約】

【目的】 減圧雰囲気中で一の透明基板上に液晶を滴下 した後、もう一方の透明基板を重ね合わせて液晶を封入 する滴下注入法を用いた液晶表示装置の製造方法に関 し、粗合わせである程度の位置合わせ精度と基板間の均 一な隙間を保持し、電圧保持率の低下を抑制する。

【構成】 第1の透明基板1上であって表示領域の外側 の領域に接着材2を環状に形成する工程と、環状の接着 材2の内周表面に紫外線を選択的に照射して、照射領域 を硬化させる工程と、接着材2で囲まれた領域の第1の 透明基板1上に液晶3を滴下する工程と、減圧雰囲気内 で第1の透明基板1と第2の透明基板4を重ね合わせ、 第1の透明基板1と第2の透明基板4の間の接着材2で 囲まれた隙間を接着材2により密封する工程と、接着材 2の全体に紫外線を照射して硬化させる工程とを有す る。





1

【特許請求の範囲】

[請求項1] 第1の透明基板上であって表示領域の外側の領域に接着材を環状に形成する工程と、

環状の前記接着材の内周表面に紫外線を選択的に照射して、照射領域を硬化させる工程と、

前記接着材で囲まれた領域の前記第1の透明基板上に液 晶を滴下する工程と、

減圧雰囲気内でスペーサを介して前配第1の透明基板と第2の透明基板を重ね合わせ、前配第1の透明基板と前配第2の透明基板の間の前配接着材で囲まれた隙間を前配接着材により密封する工程と、

前記第1の透明基板と前記第2の透明基板の対応する位置を合わせた後、前記接着材の全体に紫外線を照射して硬化させる工程とを有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

[請求項2] 第1の透明基板上であって表示領域の外側の領域に第1の接着材を環状に形成する工程と、

第1の接着材の形成領域に対応するように第2の透明基板上であって表示領域の外側の領域に第2の接着材を環状に形成する工程と、

前記第1の接着材と前記第2の接着材に紫外線を照射して表層を硬化させる工程と、

前記第1の接着材で囲まれた領域の前記第1の透明基板 上に液晶を滴下する工程と、

減圧雰囲気中で前記第1の透明基板と第2の透明基板を 重ね合わせ、前記第1の透明基板と前記第2の透明基板 の間の前記第1及び第2の接着材で囲まれた隙間を前記 第1及び第2の接着材により密封する工程と、

前記第1の透明基板と前記第2の透明基板の対応する位置を合わせた後、前記第1及び前記第2の接着材に紫外線を照射して硬化させ、前記第1の透明基板と前記第2の透明基板を固着する工程とを有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項3】 第1の透明基板上であって表示領域の外側の領域に接着材を環状に形成する工程と、

前記接着材で囲まれた領域の前配第1の透明基板上に液 晶を滴下する工程と、

減圧雰囲気でスペーサを介して前記第1の透明基板と第2の透明基板を重ね合わせ、前記第1の透明基板と前記第2の透明基板の間の前記接着材で囲まれた隙間を前記接着材により密封する工程と、

前記第1の透明基板と前記第2の透明基板の対応する位置を合わせた後、前記接着材と前記液晶とが接する前に、前記接着材に紫外線を照射して硬化させる工程とを有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項4】 前記第1の透明基板の表示領域にはカラーフィルタ又は液晶駆動用マトリクスが形成されており、前記第2の透明基板の表示領域には液晶駆動用マトリクス又はカラーフィルタが形成されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の液晶表示装置 50

の製造方法。

【請求項5】 前配第1又は前配第2の透明基板の表示 領域の外側の領域であって、前配接着材の形成領域の内 側の領域に、前記液晶の広がり速度を遅らせる凸部が形 成されていることを特徴とする請求項3又は請求項4記 載の液晶表示装置の製造方法。

2

【請求項6】 前記液晶の広がり速度を遅らせる前記凸部は、前記第1又は前記第2の透明基板の前記表示領域に形成するカラーフィルタと同じ材料で形成されていることを特徴とする請求項5記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項7】 前記接着材の形成領域の内側領域であって、前記接着材の形成領域に隣接する領域の前記第1又は前記第2の透明基板上に、可動イオンを捕獲する膜を形成することを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれかに記載の液晶表示装置の製造方法。

[請求項8] 前記第1の透明基板の一部と前記第2の透明基板の一部とが接するように前記第1の透明基板と前記第2の透明基板の間にスペーサ板を挟んだ後、前記スペーサ板を除去して第1の透明基板と第2の透明基板を重ね合わせ、前記隙間を密封することを特徴とする請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項9】 前記第1の透明基板は前記接着材が囲む環状領域の外側の領域に複数の穴又は切除部を有し、前記第1の透明基板の前記穴又は前記切除部に支持具を通し、該支持具の上に前記第2の透明基板を載せて、前記支持具を降下させ、前記第2の透明基板を前記第1の透明基板に重ね合わせることを特徴とする請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項10】 前記第1又は第2の透明基板の表示領域に隣接する周辺領域に前記表示領域のカラーフィルタの配列順序に従って予備のカラーフィルタが形成されていることを特徴とする請求項1乃至請求項9のいずれかに記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項11】 第1の透明基板と第2の透明基板の重ね合わせを行う処理室と、

前記処理室内に置かれた前記第1又は前記第2の透明基板に面し、前記第1又は前記第2の透明基板にガスを吹き付けてこれを加圧するガス導入口を有することを特徴とする液晶表示装置の製造装置。

【請求項12】 前記ガス導入口は前記処理室の内部圧力を大気圧に戻すためのリークロであることを特徴とする請求項11記載の液晶表示装置の製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は液晶表示装置の製造方法 及び液晶表示装置の製造装置に関し、更に詳しくいえ は、減圧雰囲気中で一の透明基板上に液晶を滴下した 後、もう一方の透明基板を重ね合わせて液晶を封入する

滴下注入法と呼ばれる方法の改善に関する。 【0002】

【従来の技術】真空封入法によれば液晶表示パネルに液晶を封入するのにかなりの時間を要していたが、滴下注入法の開発により液晶封入に要する時間を大幅に短縮することができ、注目される技術となっている。以下で従来のに係る液下注入注について関節を参照しながら説明

ることができ、注目される技術となっている。以下で従来例に係る滴下注入法について図面を参照しながら説明する。なお、図22(a)は同図(b)のG-G線断面図である。

【0003】まず、図19のフローチャートのステップ 10 P1で、ガラスなどからなる透明基板上に、液晶表示パネルを形成する上で必要な部材を形成する。すなわち、一つの液晶表示パネルについて2枚の透明基板を用意し、その一方の透明基板の表面にはTFT (Thin Film Transistor)、ドレインパスライン、ゲートパスラインや画素電極などを形成し、その上に配向膜を形成して、TFT基板を作成する。他方の透明基板には、表面にR(赤)、G(緑)、B(青)のカラーフィルタを形成し、その上に透明なITO (Indium Tin Oxide)膜からなる対向電極を形成する。更にその上に配向膜を形成することで、カラーフィルタ基板(以下CF基板と称する)を作成する。

【0004】次に、ステップP2で、TFT基板、CF基板の表面に形成された配向膜をラビング処理する。次いで、ステップP3で、TFT基板にスペーサを散布する。これはTFT基板とCF基板との間に液晶を満たす隙間を確保するためである。一方、ステップP4で、液晶を封入する矩形領域を囲むようにCF基板の表面に紫外線硬化型のシール材を形成する。

【0005】次に、ステップP5でCF基板表面のシー 30 ル材で囲まれた領域内に液晶を滴下する。次に、ステップP6でTFT基板とCF基板との両方を図20に示すような貼り合わせ装置に導入して、装置内を真空排気する。次いで、ステップP7でTFT基板とCF基板の粗合せを行う。この工程は、滅圧雰囲気中でTFT基板とCF基板とをある程度の位置合せをして重ね合わせ、弱く加圧する工程である。液晶はTFT基板とCF基板の間の隙間にシール材32により密封される。

【0006】この工程では、まず表面にシール材32が形成され、液晶33が滴下されたCF基板31が図20に示すような装置内のステージSTの上に載置される。一方、TFT基板34は図20に示す装置内に搬入され、図21(a)に示すように支持具SUによって支持される。次に図20の排気弁42が開き、排気口41から真空排気されることにより、装置内の処理室40が減圧状態になる。次いでTFT基板34が図21(a)に示すようにCF基板33に対向して配置されたのちに、同図(b)に示すようにCF基板31上に落下させる。その後、図20に示すような圧着具43でTFT基板34が上方から圧着される。

4

[0007]次いで、ステップP8で粗合せがなされた 透明基板を大気中に取出し、TFT基板34とCF基板33の表示領域が対応するように精密な位置合せをする。この工程によって、滴下された液晶33は図22(a),(b)に示すようにシール材32で囲まれた領域のほぼ全面に逼く行き渡ることになる。その後、ステップP9でシール材32に紫外線を照射してこれを完全に硬化させて、TFT基板34とCF基板31を固着することにより液晶が封入された液晶表示パネルが形成される。

[8000]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の製造方法によると、以下に示すような問題が生じる。まず第1に、図19のステップP7に示す粗合せの工程で、図21(a),(b)に示すように、TFT基板34をCF基板31の上に落下させている。このため、TFT基板34とCF基板31の位置合わせがずれやすいという問題がある。

[0009]第2に、この粗合せ工程では、その後図20に示すような圧着部材43でTFT基板34を上から加圧するが、このときに、圧着部材43の加圧面の平坦性等により広いTFT基板34の全面に圧力を均一に加えることが難しいため、液晶33が均一に行き渡らなかったり、TFT基板34とCF基板31の隙間が均一にならなかったり、シールの一部が加圧不十分となってリークしたりするなどの問題が生じていた。

[0010]第3に、液晶と未硬化のシール材が接し、かつその領域に紫外線照射がなされてしまうと、これによって液晶とシール材が反応して汚染が生じ、当該液晶表示パネルの電圧保持率が低下する。なお、電圧保持率とは、液晶パネルに電圧を間歇的に印加したときに、電圧印加から次の電圧印加までの間に液晶を挟む両電極間で蓄積電荷がリークせずにどの程度まで初期の電圧を維持しているかを示す値であって、図25(a),(b)

B/A×100 (%)

で示される値である。上式でAは図25(a)の斜線部の面積(リークがない場合の電極間に保持されている電圧の時間積分)であって、Bは図25(b)の斜線部の面積(実際に電極間に保持されている電圧の時間積分)である。

[0011] なお、図23,24は、液晶と未硬化のシール材が接してしまった後に、シール材に紫外線を照射して硬化させたときの電圧保持率と、紫外線の照射時間との関係を示すグラフである。図23に示すように、中央(シール端より25mm)、シール近傍(シール端より10mm)のいずれの領域でも、紫外線を照射した時間が増えるに従って、その電圧保持率に低下がみられる。特にシール近傍での低下は顕著で、2~4%程度の低下が確認できる。

50

10

20

5

【0012】また、図24は同様の製造方法で液晶を封入して液晶表示パネルを形成した後に、80℃の温度下で当該液晶表示パネルを1000時間放置した場合の電圧保持率の変動の様子を示したグラフである。測定箇所は中央(シール端より25㎜)である。図24に示すように、この場合の電圧保持率の低下は更に顕著であることがわかる。

【0013】以上図23、図24に示すように、液晶がシール材に接した後に紫外線照射でシール材を硬化させる従来の滴下注入法によると、当該液晶表示パネルの電圧保持率が低下するが、この電圧保持率が低下すると、十分な大きさの駆動電圧が液晶表示パネルに加わらず、表示パネルとして用いたときに、当該パネルのコントラストが低下してしまうという問題が生じていた。

【0014】本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであって、粗合わせである程度の位置合わせ精度と基板間の均一な隙間を保持し、電圧保持率の低下を抑制することが可能な液晶表示装置の製造方法及び液晶表示装置の製造装置を提供することを目的とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】上記した課題は、第1 に、第1の透明基板上であって表示領域の外側の領域に 接着材を環状に形成する工程と、環状の前記接着材の内 周表面に紫外線を選択的に照射して、照射領域を硬化さ せる工程と、前記接着材で囲まれた領域の前記第1の透 明基板上に液晶を滴下する工程と、減圧雰囲気内でスペ ーサを介して前記第1の透明基板と第2の透明基板を重 ね合わせ、前記第1の透明基板と前記第2の透明基板の 間の前記接着材で囲まれた隙間を前記接着材により密封 する工程と、前記第1の透明基板と前記第2の透明基板 の対応する位置を合わせた後、前記接着材の全体に紫外 線を照射して硬化させる工程とを有することを特徴とす る液晶表示装置の製造方法によって達成され、第2に、 第1の透明基板上であって表示領域の外側の領域に第1 の接着材を環状に形成する工程と、第1の接着材の形成 領域に対応するように第2の透明基板上であって表示領 域の外側の領域に第2の接着材を環状に形成する工程 と、前記第1の接着材と前記第2の接着材に紫外線を照 射して表層を硬化させる工程と、前記第1の接着材で囲 まれた領域の前記第1の透明基板上に液晶を滴下する工 程と、減圧雰囲気中で前配第1の透明基板と第2の透明 基板を重ね合わせ、前記第1の透明基板と前記第2の透 明基板の間の前記第1及び第2の接着材で囲まれた隙間 を前記第1及び第2の接着材により密封する工程と、前 記第1の透明基板と前記第2の透明基板の対応する位置 を合わせた後、前記第1及び前記第2の接着材に紫外線 を照射して硬化させ、前配第1の透明基板と前記第2の 透明基板を固着する工程とを有することを特徴とする液 **晶表示装置の製造方法によって達成され、第3に、第1** の透明基板上であって表示領域の外側の領域に接着材を 50

環状に形成する工程と、前記接着材で囲まれた領域の前 .記第1の透明基板上に液晶を滴下する工程と、減圧雰囲 気中でスペーサを介して前記第1の透明基板と第2の透 明基板を重ね合わせ、前記第1の透明基板と前記第2の 透明基板の間の前記接着材で囲まれた隙間を前記接着材 により密封する工程と、前記第1の透明基板と前記第2 の透明基板の対応する位置を合わせた後、前記接着材と 前記液晶とが接する前に、前記接着材に紫外線を照射し て硬化させる工程とを有することを特徴とする液晶表示 装置の製造方法によって達成され、第4に、前記第1の 透明基板の表示領域にはカラーフィルタ又は液晶駆動用 マトリクスが形成されており、前記第2の透明基板の表 示領域には液晶駆動用マトリクス又はカラーフィルタが 形成されていることを特徴とする第1乃至第3の発明の いずれかに記載の液晶表示装置の製造方法によって達成 され、第5に、前記第1又は前記第2の透明基板の表示 領域の外側の領域であって、前記接着材の形成領域の内 側の領域に、前記液晶の広がり速度を遅らせる凸部が形 成されていることを特徴とする第3又は第4の発明に記 載の液晶表示装置の製造方法によって達成され、第6 に、前記液晶の広がり速度を遅らせる前記凸部は、前記 第1又は前記第2の透明基板の前記表示領域に形成する カラーフィルタと同じ材料で形成されていることを特徴 とする第5の発明に記載の液晶表示装置の製造方法によ って達成され、第7に、前記接着材の形成領域の内側領 域であって、前記接着材の形成領域に隣接する領域の前 記第1又は前記第2の透明基板上に、可動イオンを捕獲 する膜を形成することを特徴とする第1乃至第6の発明 のいずれかに記載の液晶表示装置の製造方法によって達 成され、第8に、前記第1の透明基板の一部と前記第2 の透明基板の一部とが接するように前記第1の透明基板 と前記第2の透明基板の間にスペーサ板を挟んだ後、前 記スペーサ板を除去して第1の透明基板と第2の透明基 板を重ね合わせ、前記隙間を密封することを特徴とする 第1乃至第7の発明のいずれかに記載の液晶表示装置の 製造方法によって達成され、第9に、前記第1の透明基 板は前記接着材が囲む環状領域の外側の領域に複数の穴 又は切除部を有し、前記第1の透明基板の前記穴又は前 記切除部に支持具を通し、該支持具の上に前記第2の透 明基板を載せて、前記支持具を降下させ、前記第2の透 明基板を前記第1の透明基板に重ね合わせることを特徴 とする第1乃至第7の発明のいずれかに記載の液晶表示 装置の製造方法によって達成され、第10に、前記第1 又は前記第2の透明基板の表示領域に隣接する周辺領域 に前記表示領域のカラーフィルタの配列順序に従って予 備のカラーフィルタが形成されていることを特徴とする 第1万至第9の発明のいずれかに記載の液晶表示装置の 製造方法によって達成され、第11に、第1の透明基板 と第2の透明基板の重ね合わせを行う処理室と、前記処 理室内に置かれた前記第1又は前記第2の透明基板に面

し、前記第1又は前記第2の透明基板にガスを吹き付けてこれを加圧するガス導入口を有することを特徴とする液晶表示装置の製造装置によって達成され、第12に、前記ガス導入口は前記処理室の内部圧力を大気圧に戻すためのリークロであることを特徴とする第10の発明に記載の液晶表示装置の製造装置によって達成される。

[0016]

【作 用】本発明に係る液晶表示装置の製造方法によれば、第1に、第1の透明基板に形成された環状の接着材の内周表面に予め紫外線を選択的に照射して、照射領域を硬化させている。このため、第1及び第2の透明基板を重ね合わせて接着材により隙間に液晶を密封するとき、液晶が接着材に接しても、内周表面は紫外線照射により硬化しているので、接着材と液晶との反応による液晶汚染を防止することができる。これにより、液晶表示装置の電圧保持率の低下を抑制し、コントラストの低下を抑制することが可能になる。また、接着材の内周表面だけの硬化なので、全面硬化の場合と比較して基板間の固着はより強固になる。

【0017】また、第1の透明基板と第2の透明基板に 20 ともに環状の接着材を形成し、接着材の表層のみを硬化した後、接着材同士を接触させて第1の透明基板と第2 の透明基板を重ね合わせている。接着材同士が接触するため、表層のみが硬化していても、加圧するさいに潰れて未硬化の部分が現れて接触するようになる。従って、その後の紫外線照射により第1の透明基板と第2の透明基板同士の固着がより強固になる。また、たとえ潰れなくても接着材同士なので、透明基板と接着材の場合に比べて固着が強固になる。このように、接着材全面に紫外線が照射されて表層が硬化していても、第1及び第2の 30 透明基板間の密着性が損なわれることはない。

【0018】第2に、未硬化の接着材を介して第1の透明基板と第2の透明基板を重ね合わせた後、接着材と液晶とが接する前に、接着材に紫外線を照射して硬化させている。このため、第1及び第2の透明基板の固着を確実にするとともに、従来、未硬化の接着材と液晶が接し、その領域に紫外線が照射されることによって生じていた液晶の汚染を抑制することができ、液晶汚染によって当該液晶表示装置の電圧保持率が低下して、その表示の際のコントラストが低下することを極力抑止すること 40 が可能になる。

【0019】第3に、第1又は第2の透明基板の表示領域の外側の領域であって、接着材の形成領域の内側の領域に、液晶の広がり速度を遅らせる凸部が形成されている。凸部により第1又は第2の透明基板間の隙間が狭くなるため、液晶が接着材に達するまでの時間が長くなるので、接着材と液晶とが接する前に、接着材に紫外線を照射して硬化させることを容易に行うことが可能になる。特に、凸部として第1又は第2の透明基板の表示領域に形成するカラーフィルタと同じ材料を用いることに50

. .

より、表示領域へのカラーフィルタの形成と同時に一度 に形成することができ、工程が簡略化される。

【0020】第4に、接着材の形成領域の内側領域であって、接着材の形成領域に隣接する領域の第1又は第2の透明基板上に、可動イオンを捕獲する膜を形成している。このため、接着材と液晶との反応等により液晶中に可動イオンが発生しても捕獲されるため、可動イオンを介した蓄積電荷のリークを抑制することができる。これにより、当該液晶表示装置の電圧保持率の低下をより確実に抑止することが可能になる。

【0021】第5に、第1の透明基板に第2の透明基板を重ね合わせる際に、第1の透明基板の一部と第2の透明基板の一部とが接するように第1の透明基板と第2の透明基板との間にスペーサ板を挟んだ後、これを除去している。基板を落下させていた従来に比して、第1の透明基板に第2の透明基板がゆっくりと重ね合わされるため、粗合わせの精度が向上する。また、衝撃が小さいためシール材の潰れが偏らず、基板間の隙間の間隔の均一性の向上を図ることが出来る。

[0022] 第6に、第1の透明基板は複数の穴又は切除部を有し、これらの穴又は切除部に支持具を通し、該支持具の上に第2の透明基板を載せて、支持具を降下させ、第2の透明基板を第1の透明基板に重ね合わせている。このため、予め位置合わせをしておいて支持具を降下させる速度を遅くすれば、位置ずれせずにそのまま重ね合わせることが出来るので、粗合わせの精度が向上する。しかも、基板がシール材に接触する際の偏りも少なく、かつ衝撃が小さいためシール材の潰れが偏らず、基板間の隙間の間隔の均一性が向上する。

[0023] 第7に、表示領域にカラーフィルタを形成するときに、液晶表示装置の表示領域に隣接する周辺領域にも表示領域のカラーフィルタの配列順序に従って予備のカラーフィルタを形成しているので、重ね合わせの際に第1の透明基板が第2の透明基板の表示領域からはずれても、はずれた端の部分を予備のカラーフィルタに合わせればよい。このため、位置合わせするための調整幅が少なく、調整が容易であるとともに、調整のための透明基板の大幅な移動による接着材へのダメージ付与を避けることができる。

[0024] 第9に、本発明に係る液晶表示装置の製造 装置においては、第1の透明基板と第2の透明基板とを 収納して重ね合わせる処理室と、処理室内を滅圧する減 圧手段と、第1の透明基板又は第2の透明基板の表面か らガスを吹き付けるガス導入口が設けられている。ガス 導入口として処理室内の減圧状態を大気圧に戻すための リークロで代用することもできる。

[0025] ガスは一般に等方的に圧力を及ぼし、かつ 透明基板の表面に通く行き渡るため、透明基板に凹凸が あったとしても、加圧力は均一になる。これにより、第 1及び第2の透明基板の形成する隙間を均一な間隔とす

ることができるので、液晶表示パネルを駆動する際、液晶全体に一定の電界がかかることになり、表示特性の均一性が増す。

[0026]

【実施例】以下で、本発明の実施例に係る液晶表示装置の製造方法及びその製造装置を図面を参照しながら説明 する。

(1) 第1の実施例

以下で本発明の第1の実施例に係る液晶表示装置の製造 方法について図1のフローチャート及び図2 (a),

(b),図3(a),(b)を参照しながら説明する。図2(b)は同図(a)のA-A線断面図である。

【0027】まず、図1のステップP1で、ガラスなどからなる透明基板上に、液晶表示パネルを作成する上で必要な部材を形成する。すなわち、一つの液晶表示パネルについて、10.4インチ相当のガラス板からなる2枚の透明基板を用意し、第1の透明基板の表面に、R(赤)、G(緑)、B(青)のカラーフィルタを形成するため、成膜/パターニングを3回繰り返す。続いて、カラーフィルタ上に透明なITO(Indium Tin Oxide)膜からなる対向電極を形成した後、対向電極上に配向膜を形成して、カラーフィルタ基板(以下CF基板と称する)1を作成する。

【0028】他方、第2の透明基板の表面にTFT(Thin Film Transistor)、ドレインパスライン、ゲートパスライン及び画素電極などを形成し、その上に配向膜を形成してTFT基板 4 を作成する。次いで、ステップP3でTFT基板 4 表面にスペーサSPを散布する。スペーサSPは、重ね合わされたCF基板 1 とTFT基板 4 の間の液晶封入の隙間を確保するものである。スペーサSPとしては密着性を有する直径 5 0 μ mのプラスチック球を用いる。密着性は、散布後加熱処理を行うことにより付与される。液晶が広がる間にスペーサSPが移動しないようにし、かつ重ね合わせの作業を容易に行うためである。

【0029】次に、ステップP4で、図2(a)に示すように、液晶を封入する矩形領域を囲むように、表示領域から約5mm程度外側のCF基板1の表面に紫外線硬化型の接着材(T-470、長瀬チバ製)からなるシール材2を環状に形成する。なお、シール材2は加圧により最終的に幅2mm程度になる。次に、ステップP5で、図2(a),(b)に示すように、CF基板1に形成された環状のシール材2の内周表面2Aに紫外線を選択的に照射して照射部分のシール材2の表層を半硬化状態にする(以下でこの処理をプリキュアと称する)。この場合、照射部分のシール材2の表層のみが硬化するように、500mJ程度の弱い強度の紫外線を照射する。

【0030】次いで、ステップP6で、シール材2で囲まれた領域内のCF基板1の表面に液晶を滴下する。次に、ステップP7で、TFT基板4とCF基板1との両 50

10

方を貼り合わせ装置に導入して、装置内を真空排気する。次いで、ステップP8で、粗合わせを行う。即ち、図3(a)に示すように、減圧雰囲気中でTFT基板4とCF基板1とをまず対向させた後、同図(b)に示すように、CF基板1とTFT基板4を重ね合わせ、大雑把に位置合せする。粗合わせの精度は、 $\pm 50 \mu$ m程度である。粗合わせすることにより、精密な位置合わせのとき調整幅を少なくしてシール材2へのダメージ付与を防止し、CF基板1とTFT基板4の間の液晶を封入する隙間の密封性を確保する。

[0031] 続いて、基板を軽く加圧し、シール材2を 適して基板間の隙間に液晶を密封する。次に、ステップ P9で、粗合わせがなされた基板を大気中に取出し、精 密な位置合せをする(以下でこの工程を精密合わせと称 する)。この工程を経て、滴下された液晶3はシール材 2で囲まれた領域のほぼ全部に逼く行き渡る。その後、 ステップP10で、5000mJ程度の高い強度の紫外 線をシール材2に照射してこれを完全に硬化させて、T FT基板4とCF基板1を固着することにより、液晶表 示パネルが作成される。なお、紫外線の最適強度は接着 剤により異なる。

[0032]以上説明したように、本発明の第1の実施例に係る液晶表示装置の製造方法によれば、図1のステップP5の工程で、図2に示すように、シール材2の内周表面にプリキュアを施しているので、ステップP10の工程で液晶3が完全硬化前のシール材2に達したとしても、未硬化のシール材と液晶とは直接接しない。従来問題となっていた液晶汚染は液晶と、未硬化のシール材とが直接接し、かつその領域に紫外線照射がなされることによって生じるが、上記ではそのような汚染は生じにくい。

[0033] この事実は、実験によっても確認されている。以下でその実験結果を表1を参照しながら説明する。実施例のように作製したパネルのシール近傍での電圧保持力を測定するとプリキュアを行わなかった場合に比較して極めて良好な結果となった。その測定結果を以下の表1に示す。

[0034]

【表1】

 プリキュアの有無
 電圧保持率(%)
 800で1000時間 経過後の電圧保持率 (%)

 あり
 98.0
 97.0

 なし
 96.0
 94.0

[0035] なお、上記の表1において用いた液晶はZL I-4792 (メルク製) であって、配向膜はJALS-214 (JS R製) である。表1に示す結果によれば、プリキュアを行わなかったパネルについては電圧保持率が96.0%であるのに対して、プリキュアを行ったパネルは電圧保

持率が98.0%と高い。また80℃で1000時間経過後の電圧保持率についてはブリキュアなしのパネルが94.0%まで低下しているのに比して、ブリキュアを施したパネルは97%と高い。以上のように、ブリキュアを行うことにより、初期での電圧保持率の低下が抑制されるとともに、長期間使用した後でも電圧保持率の低下を抑制することができる。

【0036】以上示したように、本発明の実施例に係る 液晶表示装置の製造方法によれば、電圧保持率の低下を 抑制することができるので、電圧保持率の低下が原因と なる当該液晶表示パネルのコントラストの低下を抑制す ることが可能となる。

(2) 第2の実施例

以下で、本発明の第2の実施例に係る液晶表示装置の製造方法について図4を参照しながら説明する。なお、図1のステップP1~P3については第1の実施例と同様な工程なので、重複を避けるため説明を省略する。

[0037]まず、図1のステップP4で、CF基板1のほか、TFT基板4の表面にもシール材を形成する。すなわち、図4に示すようにCF基板1の表面に紫外線硬化型の接着材(T-470、長瀬チバ製)からなる第1のシール材2Bを液晶を封入する矩形領域を囲むように環状に形成し、かつ第1のシール材2Bの形成パターンと同じパターンの第2のシール材5をTFT基板4の表面に形成する。

[0038] 次いで、ステップP5のプリキュア工程では第1のシール材2と、第2のシール材5の両方にプリキュアを施す。このとき、第1の実施例では液晶と接する部分となる、環状のシール材の内周表面のみを選択的に半硬化状態にしていたが、本実施例ではシール材の全 30体をプリキュアして、図4に示すように第1のシール材2の表層2Cを半硬化状態にし、第2のシール材5の表層5Aも同様にして半硬化状態にする。

【0039】次に、ステップP7までは第1の実施例と同様の工程を経て、ステップP8TFT基板4とCF基板1を重ね合わせて粗合せした後、両者を軽く加圧し、TFT基板4とCF基板1の間の隙間を密封する。このとき、粗合わせにより、図4に示すように、第1のシール材2の形成領域に第2のシール材5の形成領域とを一致させる。

【0040】その後、第1の実施例と同様の工程を経て、液晶表示パネルが作成される。以上説明したように、本発明の第2の実施例に係る液晶表示装置の製造方法によれば、CF基板1の表面に第1のシール材2を形成するのみならず、TFT基板4の表面にも第2のシール材5を形成して両者をプリキュアし、のちに第1及び第2のシール材2B及び5を位置合せしてTFT基板4とCF基板1とを圧着している。

12

P5でプリキュアが施されて半硬化状態になっているので、未硬化のシール材と液晶が直接接触せず、液晶の汚染を抑止することができる。これにより、液晶汚染による液晶表示装置の電圧保持率の低下を抑制し、表示の際のコントラストの低下を抑制することが可能になる。

【0042】また、本実施例においては第1の実施例と 異なり、重ね合わせの際、第1のシール材2と第2のシール材5とが接着されるので、CF基板1にのみシール 材が形成されている液晶表示パネルに比して、両者の密 着性がさらに向上する。第1及び第2のシール材2及び 5の全部の領域に紫外線を照射して半硬化状態にして も、これらの間の密着性は損なわれることはない。

[0043]なお、第1の実施例と同様に、第1,第2のシール材2,5の内周面に選択的に紫外線を照射して照射領域を半硬化状態にしてもよい。さらにUVプリキュアを行うことは、粘度の低い材料(塗布性は良好)を用いて粘度の高いシールを形成することが可能であることを意味し、パネルを大気に戻した際の大気圧によるシールダメージを低減する効果もある。

の 【0044】 (3) 第3の実施例

以下で、本発明の第3の実施例に係る液晶表示装置の製造方法について図5(a),(b)を参照しながら説明する。図5(a)は断面図、図5(b)は平面図で、図5(a)は同図(b)のB-B線断面図である。なお、第1,第2の実施例と共通する事項については、重複を避けるため説明を省略する。

[0045] まず、図1のステップP1で透明基板上に 液晶表示パネルを形成する上で必要な部材を形成する工程で、TFT基板4は第1の実施例と同様の工程で形成 するが、CF基板1の表示領域にカラーフィルタをパターニングして形成する際に、表示領域の外側領域であって、シール材を形成する領域の内側の領域に、環状のカラーフィルタと同じ材料の凸部6A,6Bをパターニングして形成する。

【0046】このとき、凸部6A,6Bが形成された領域は、その周辺の領域よりも高く盛り上がり、この上にITO膜からなる透明電極7や配向膜8が形成されると、図5(a)に示すような凸部9A,9Bが生じて隙間が狭くなる。その後は第1の実施例と同様の工程を経る。ただし、ステップP5のプリキュアについては省略してもよい。

【0047】ところで、液晶汚染が生じる原因は液晶と未硬化の接着材が直接接し、且つその領域に紫外線照射処理がなされる為である。滴下注入法を用いても、10インチクラスのTFT液晶パネルに完全に液晶が行き渡るには数分(5分程度)の時間かかるため、張り合わせ室より、パネルを取出し、液晶がシール材に達する前に出来るだけ早くシール材に紫外線照射して硬化すれば、液晶汚染による電圧保持率の低下を抑制することが可能になる。しかし、本生施例のように、透明基板の中央部

40

からシール材に至る間に凸部9A,9Bを設けて隙間を 狭くして液晶の広がりを遅くすることにより、一層確実 に未硬化のシール材と液晶との接触を避けることが可能 となる。

[0048] 以下の表2に、14インチの評価基板を用 いて、液晶とシール材とが接触する前に紫外線照射処理 を行ったものと、液晶と接触した後に紫外線照射処理を 行ったものとの比較を行った結果を示す。

[0049]

【表2】

Lax		
	電圧保持率(%)	80℃で1000時間 経過後の電圧保持率 (%)
液晶と接触前に U V 照射	98	98
液晶と接触後に UV照射	96	94

[0050]なお、上記の表2において用いた液晶はZL I-4792 (メルク製) であって、配向膜はJALS-214 (JS R製) である。表 2 に示す結果によれば、液晶とシール 20 材とが接触する前に紫外線照射を行ったパネルについて は電圧保持率が98%であるのに対して、液晶とシール 材とが接触した後に紫外線照射を行ったパネルは電圧保 持率が96%と低く、また80℃で1000時間経過後 の電圧保持率については接触前に紫外線照射したパネル が98%という高い値を維持しているのに比して、接触 後に紫外線照射したパネルでは94%まで低下してい る。従って、シール材に液晶が接する前に紫外線照射を することにより、電圧保持率の低下を抑制できるという 事実が確認できた。

[0051] 本発明の第3の実施例に係る液晶表示装置 の製造方法はこの事実を利用している。すなわち、CF 基板1上表示領域とシール材の形成領域の間にカラーフ ィルタと同じ材料からなる凸部6A,6Bをパターニン グにより形成する。なお、凸部 6 A, 6 B は R, G, B のうち少なくとも1層を形成すればよい。続いて、凸部 6A, 6B上に透明電極7及び配向膜8を順次形成して 更に高い凸部9A,9Bを形成している。

[0052] こうして凸部9A, 9Bが形成された領域 でのCF基板1とTFT基板4の間のギャップは図5 (a) に示すように狭くなり、圧着によって拡散された 液晶3がシール材2に達するまでの時間を伸ばすことが できるので、液晶3がシール材2に達する前に、余裕を もってシール材に紫外線を照射し、硬化させることが可

【0053】これにより、当該液晶表示装置の電圧保持 率の低下を抑制し、表示の際のコントラストの低下を抑 止することが可能になる。なお、カラーフィルタによっ て形成される凸部のパターンは、図5 (a), (b) に 示すように環状のパターンでもよいが、本発明はこれに 50 に図 9 (a), (b) に示すように 3 つのスペーサ板 1

14

限らず、例えば図6に示すような、島状のパターンが点 在しているような凸部 9 Cを形成してもよい。この場合 も図5 (a), (b) に示すようなパターンの凸部9 A,9Bを形成した場合と同様の効果を奏する。

【0054】(4)第4の実施例

以下で、本発明の第4の実施例に係る液晶表示装置の製 造方法について図7(a), (b), 図8(a),

(b) を参照しながら説明する。図7 (a), (b), 図8(a)は断面図であり、図8(b)は平面図であ 10 る。図8(a)は同図(b)のC-C線断面図である。 なお、第1,第2又は第3の実施例と共通する事項につ いては、重複を避けるため説明を省略する。

[0055] まず、図1のステップP1~P7までは第 1 の実施例と同様の工程を経る。ステップP 8 の粗合わ せの工程で、図7(a)に示すように、減圧雰囲気中 で、載置台ST上に載置されたCF基板1の一辺にTF T基板4の一辺が接するように両者の間に厚さ2mmの スペーサ板11を挟みこんで載置しておく。例えば、図 8 (a), (b) に示すように、重ね合わせたCF基板 1とTFT基板4の間の一箇所にスペーサ板11を挟み

[0056] また、各基板1, 4の四隅には位置ずれが 起きないようにガイド棒10を設けておく。次いで、ス ペーサ板11を横方向に引き抜くと、図7(b)に示す ようにTFT基板4が自重でCF基板1上に落ちて重な る。このとき、TFT基板4の四隅にはガイド棒10が 配置されているので、TFT基板4がスペーサ板11に 引きずられてずれることはほとんどない。その後の工程 は、第1の実施例と同様であるため、説明を省略する。

【0057】以上説明したように、本発明の第4の実施 例に係る液晶表示装置の製造方法によれば、TFT基板 4の一辺とCF基板1の一辺とが接するようにこれらの 間にスペーサ板11を挟んでおき、これを引き抜いてC F基板1とTFT基板1を重ね合わせている。TFT基 板をCF基板に対向させたのちに自由落下させることに よって液晶が急激に圧着されていた従来に比して、本実 施例では少なくともTFT基板4の一辺とCF基板1の 一辺とが接しているので、比較的ゆっくりと落下する。 このため、CF基板1上に形成されたシール材2は従来 ほど大きな圧力を受けず、シール材2の潰れも偏らな い。従って、CF基板1とTFT基板4の間のギャップ の間隔の不均一も生じない。

[0058] なお、本実施例ではスペーサ板11をCF 基板1とTFT基板4との間の一箇所にのみ挟んでこれ を引き抜くことでTFT基板4をCF基板1に重ね合わ せているが、本発明はこれに限らず、図8(c), (d) に示すように、2つのスペーサ板11A, 11B を対向してCF基板1とTFT基板4の間に挟みこんで 二点で支持したような場合でも同様の効果を奏し、さら

1A, 11B, 11Cを挟みこんで三点で支持しても同 様の効果を奏する。少なくともCF基板1の一辺とTF T基板の一辺とが接していればよい。なお、図8 (c), 図9 (a) は断面図、8 (d), 図9 (b) は 平面図であり、図8 (c) は同図(d)のD-D線断面 図であり、図9 (b) は同図 (a) のE-E線断面図で ある。

【0059】また、本実施例に係る方法を用いると複数 の液晶表示パネルについて、TFT基板をCF基板上に ことについて図10,11を参照しながら説明する。す なわち、図10に示すように、CF基板とTFT基板を 交互に積み重ね、その周囲にガイド棒10を配置する。 この状態を横からみた図が図11である。下から順にT FT基板4C, CF基板1C, TFT基板4B, CF基 板1B、TFT基板4A、CF基板1Aが順次積層され ており、それらの間にはそれぞれスペーサ板11C, 1 1B. 11Aが挟みこまれている。

【0060】各TFT基板をCF基板に載置するには、 各スペーサ板11A,11B,11Cを横方向に引き抜 くだけで、複数の液晶表示パネルに対応する複数のTF T基板を、それぞれに対応するCF基板上に、短時間で 容易に載置することが可能になる。

(5) 第5の実施例

以下で本発明の第5の実施例に係る液晶表示装置の製造 方法について図12(a)~(c)を参照しながら説明 する。なお、第1~第4の実施例と共通する事項につい ては、重複を避けるため説明を省略する。

【0061】まず、図1のステップP1で透明基板上に 液晶表示パネルを形成する上で必要な部材を形成する工 30 程で、TFT基板4は第1の実施例と同様の工程で形成 するが、CF基板1についてはその四隅に超鋼ドリル や、炭酸ガスレーザを用いて、直径1㎜の複数のガイド 孔1Hを空けておく。次いで、図1のステップP2~P 7までは第1の実施例と同様の工程を経た後に、図1の ステップP8の粗合せの工程で、図12(a)に示すよ うに、載置台ST上のCF基板1の四隅に形成されたガ イド孔1Hに支持棒12A,12Bを通し、この上にT FT基板4を載置する。この段階ではTFT基板4とC F基板1とを2㎜程度の間隔に離しておく。なお、図1 2 (a) には支持棒12A, 12Bを2本示し、2本を 省略している。

[0062] その後、図12(b), (c) に示すよう に、支持棒12A、12Bを徐々に降下させてTFT基 板4をCF基板1と重ね合わせる。その後の図1のステ ップP 9以降の工程は第1の実施例と同様であるため、 説明を省略する。以上説明したように、本発明の第5の 実施例に係る液晶表示装置の製造方法によれば、CF基 板1の四隅にガイド孔1Hを形成し、これに支持棒1H を通して、支持棒 1 Hの上にTFT基板 4 を載置し、支 50 プ P 8 の粗合わせの工程では、少なくともTFT基板 4

16

持棒1Hを徐々に降下させることでTFT基板4をCF 基板1と重ね合わせ、粗合わせを行っている。

【0063】このため、予め位置合わせをしておいて支 **持具を降下させる速度を遅くすれば、位置ずれせずにそ** のまま重ね合わせることが出来るので、粗合わせの精度 が向上する。しかも、基板がシール材2に接触する際の 偏りも少なく、かつ衝撃が小さいためシール材2の潰れ が偏らず、基板間の隙間の間隔の均一性が向上する。ま た、本実施例と同様に、CF基板1にガイド孔1Hの代 載置することが短時間でできるようになる。以下でこの 10 わりに、図13 (a), (b)に示すようにCF基板1の四隅に切除部1Kを形成して、その切除部1Kに支持 **棒12A,12B,12C,12Dを通してこれら四本** の支持棒12A, 12B, 12C, 12D上にTFT基 板4を載置して、支持棒12A,12B,12C,12 Dを降下させてTFT基板4をCF基板1と重ね合わせ るという方法を用いても、本実施例のガイド孔1Hを用 いた方法と同様に、TFT基板4をCF基板1上にゆっ くりと降下させることができるので、本実施例と同様の 効果を奏する。

> 【0064】さらに、TFT基板とCF基板との間に、 20 エンジニアリングプラスチック用充填材として用いられ ているガラスカプセルを挟んで、これをスペーサ板とし て用いる方法もある。このガラスカプセルは基板を圧着 する際の加圧により破壊されて細かくなるため、ギャッ プ制御上何の問題も生じない。また、基板上に残存する ガラスカプセルの破片は透明なので、表示上の問題も生 じない。

【0065】(6)第6の実施例

以下で、本発明の第6の実施例に係る液晶表示装置の製 造方法について図面を参照しながら説明する。なお、第 1~第5の実施例と共通する事項については、重複を避 けるため説明を省略する。まず、図1のステップP1~ P3までは第1の実施例と同じ工程を経る。ステップP 4のシールを形成する工程では第1~第5の実施例と異 なり、まずCF基板1の表面のシール材を形成すべき領 域に、可動イオンを捕獲する膜の一例であるシランカッ プリング材からなる膜13A(東レ:AP-400)を環状に 形成する。

[0066] 同様にして、TFT基板4の表面にも、の ちにシール材が圧着されるべき領域に同じシランカップ リング材からなる膜13Bを形成する。なお、これらの 膜13A, 13Bは印刷により形成し、硬化のため温度 300℃にて30分間熱処理を施す。次いで、CF基板 1上に形成されたシランカップリング材からなる膜13 A上に、紫外線硬化型の接着材(T-470、長瀬チバ 製) からなるシール材2を環状に形成する。

[0067] その後、図1のステップP5~P10まで は第1の実施例と同様の工程を経て、図14に示すよう な断面形状を有する液晶表示パネルが完成する。ステッ

のシランカップリング材からなる膜13Bがシール材2の内側の領域に存在する。以上説明したように、本発明の第6の実施例に係る液晶表示装置の製造方法によれば、図14に示すように、環状のシール材2の内側の領域であってシール材2の形成領域に、可動イオンを捕獲する膜であるシランカップリング材からなる膜13A,13Bを形成している。

【0068】このため、シール材2の付近に存在する可動イオンがシランカップリング材からなる膜13A,13Bによって捕獲されるため、可動イオンを介した蓄積 10電荷のリークを抑制することができる。これにより、電圧保持率の低下を抑制することができ、表示の際の当該液晶表示装置のコントラストの低下を抑制することが可能になる。

【0069】シランカップリング材からなる膜をシール材の形成領域近傍に形成すると、電圧保持率の低下を抑制することができるという事実は、本願発明者による実験によって確認されている。以下でこの実験結果について説明する。下記の表3は、シランカップリング材(東レ製:AP-400)からなる膜をシール材の形成領域の隣接 20領域に形成した液晶表示パネルの電圧保持率と、これを用いていない従来の液晶表示パネルの電圧保持率とを比較した実験結果を示している。

[0070]

【表3】

142.07			
	電圧保持率(%)	8 D T で 1 D 0 D 時間 経過後の電圧保持率 (%)	
ΔP-400 あり	97	97	
AP-400 #L	96	94	

【0071】なお、上記の表3において用いた液晶は7LI-4792(メルク製)であって、配向膜はJALS-214(JSR製)である。表3に示す結果によれば、シランカップリング材からなる膜をシール材の形成領域の隣接領域に形成した液晶表示パネルの電圧保持率が97%であるのに対して、シランカップリング材からなる膜を有しない従来の液晶表示パネルの電圧保持率は96%と低く、また80℃で1000時間経過後の電圧保持率については40シランカップリング材からなる膜を有する液晶表示パネルが97%という高い値を維持しているのに対して、これを有しない従来の液晶表示パネルは94%まで低下している。従って、シール材の形成領域の隣接領域にシランカップリング材からなる膜を形成した液晶表示パネルについては、電圧保持率の低下が抑制されることが確認された。

【0072】なお、本実施例では可動イオンを捕獲する 灰の一例としてシランカップリング材からなる膜を用い ているが、これに限らず、可動イオンを捕獲する性質を 50 18

有する膜であって、液晶を汚染しないような膜であれ ば、本発明を適用することができる。

(7) 第7の実施例

以下で、本発明の第7の実施例に係る液晶表示装置の製造装置について図面を参照しながら説明する。この装置は、図1のステップP7の真空排気工程と、ステップP8の粗合せ工程で用いる貼り合わせ装置である。CF基板とTFT基板を収納して、内部を減圧し、これらの基板を重ね合わせて粗合せし、更に基板間の隙間に液晶を封入する工程に用いられる。

【0073】本実施例に係る液晶表示装置の製造装置は、図15に示すように、処理室20、排気弁21、排気口22、リーク弁23、リーク口24及び載置台STを有する。処理室20はその内部でCF基板1とTFT基板4との貼り合わせを行う室である。排気弁21は減圧手段の一部を構成し、不図示の真空ポンプと排気口21との間に設けられている。排気弁21を開き、排気口22を通じて処理室20内のガスを排気することにより、処理室20内を減圧状態にする。

[0074] また、リーク弁23はリークロ24と、不 活性ガス等を収納した不図示のガスボンベとの間に設けられ、リーク弁23を開くことにより、不図示のガスボンベから噴出するガスをリークロ24を介して処理室20内に導入する。リーク弁23とリークロ24はリーク手段を構成する。なお、リーク弁23には不活性ガス等を収納したガスボンベを接続しなくてもよく、大気によるリークを行ってもよい。

[0075] 上記の液晶表示装置の製造装置を用いる液晶表示装置の製造方法について以下で説明する。第1の 実施例と同様にして図1のステップP1~P6の工程を経た後に、図1のステップP7で、環状のシール材2の 内側領域に液晶3が滴下されているCF基板1と、TF T基板4とが図15に示す貼り合わせ装置の処理室20 の内部に搬入される。CF基板1は載置台STの上に載置される。

[0076] 次いで、排気弁21が開き、その先に設けられた不図示の真空ポンプによって処理室20が排気される。ここでは5分間排気を行い、処理室20内の到達真空度を5mTorrとした。その後、図1のステップP8の粗合せ工程で、減圧状態下でシール材2を介してTFT基板4とCF基板1とを重ね合わせ、粗合わせを行う。続いて、加圧を行う。

[0077] この加圧工程では、瞬間的にリーク弁23を開いて、窒素ガス等をリークロ24からその下のTFT基板4の上に噴出する。窒素ガスが吹き付けられることでTFT基板4がCF基板1に加圧される。ガスは一般に対象物に対して等方的に圧力を及ぼし、TFT基板4の表面に遅く行き渡る。従って、これがTFT基板4の上面に吹き付けられると、TFT基板4の受ける圧力はほぼ均一になり、TFT基板4は均一な力で加圧され

るため、基板1、4間の隙間の間隔は均一になる。これ により、液晶表示パネルの電極に駆動電圧が印加された 場合、基板間の液晶に印加される電界も均一になるの で、表示特性が向上する。

[0078] また、同様にガスを用いた加圧をする貼り 合わせ装置として、図16に示すような張合わせ装置も 考えられる。この装置は、液晶表示パネルのシール材 2 の形成領域に沿ってリーク孔24が形成されていること が図15に示す装置と異なっている。図16に示す貼り 基板4を加圧するには、図15に示す装置と同様にリー ク弁23を開き、不図示のガスボンベから噴出されるガ スをリーク孔24から吹き付けることで加圧する。この 装置では、図16に示すように、リーク孔24がシール 材2の形成領域に沿って形成されているので、噴出する ガスはシール材2の形成領域にのみ吹き付けられること になる。

[0079] TFT基板4とCF基板1の加圧の際に は、結局シール材2を均一に加圧することが重要であ る。この装置によれば、シール材2に沿ってガスを吹き つけ、シール材2を均一に加圧することができるので、 図15に示す装置と同様に、基板1,4間のギャップの 間隔を均一にすることができる。

(8) 第8の実施例

以下で本発明の第8の実施例に係る液晶表示装置の製造 装置について図17を参照しながら説明する。この装置 は、第7の実施例で説明した液晶表示装置の製造装置と 同様に、図1のステップP7の真空排気工程と、ステッ プP8の粗合せ工程で用いる貼り合わせ装置であり、C F基板とTFT基板を装置内に搬入した後に、装置内を 30 排気し、これらの基板を粗合せする。

[0080] 本実施例に係る液晶表示装置の製造装置 は、図17に示すように、処理室20、排気弁21、排 気口22、第1のリーク弁23A、第2のリーク弁23 B、第1のリークロ24A、第2のリークロ24B、圧 着板25及び載置台STを有する。処理室20はその内 部で貼り合わせを行う室であって、排気弁21は、不図 示の真空ポンプと排気口21との間に設けられ、排気弁 21を開き、排気口22を通じて処理室20内のガスを 排気して、減圧状態にする。

【0081】第1のリーク弁23Aはリークロ24Aの 外部に設けられており、第1のリーク弁23Aを開くこ とにより、不図示のガスポンペからのガスを、圧着板 2 5 の上面に吹き付ける。圧着板25は、伸縮自在のペロ ーズVSによって載置台STの上に支持され、かつ処理 室20内と隔絶されており、ガスが吹き付けられると、 ベローズVSが伸びて載置台STの上に搭載されたTF T基板の上面を圧着する。

【0082】第1のリーク弁23Bはリークロ24Bの 外部に設けられており、第1のリーク弁23Bを開くこ 50 に、表示領域CRに隣接する周辺領域にも表示領域CR

とにより、装置外部の空気が、処理室20内に導入され る。上記の液晶表示装置の製造装置を用いる液晶表示装 置の製造方法について以下で説明する。第1の実施例と 同様にして図1のステップP1~P6の工程を経た後 に、図1のステップP7で、シール材2が表面に形成さ れて液晶3が滴下されたCF基板1と、TFT基板4と が図15に示す貼り合わせ装置の処理室20の内部に搬 入され、CF基板1は載置台STの上に載置される。

20

【0083】TFT基板4をCF基板1上に対向配置し 合わせ装置を用いてCF基板1に重ね合わされたTFT 10 たのちに、排気弁21を開き、その先に設けられた不図 示の真空ポンプによって処理室20が真空排気される。 5分間排気を行って、到達真空度を5mTorr とした。そ の後、図1のステップP8の組合せ工程で、真空状態下 でTFT基板4をCF基板1上に載置して、対向密着状 態とし、加圧を行う。

> 【0084】この加圧工程では、瞬間的に第1のリーク 弁23Aを開くとき、不図示のガスポンプから噴出され る窒素ガスが第1のリークロ24Aからその下の圧着板 25に均一な圧力で吹き付けられ、TFT基板4がこの 圧着板25によって加圧されてTFT基板4がCF基板 1に圧着される。この加圧方法によると、ガスを用いて 圧着板25を加圧し、その圧着板25でTFT基板4を 圧着している。ガスは一般に等方性を有し、これが圧着 板25の上面に吹き付けられると、そのガスは圧着板2 5の全面に遍く行き渡り、かつその圧力はほぼ均一にな る。この均一な圧力でTFT基板4を加圧するので、従 来と異なり、TFT基板4とCF基板1とを均一な力で 加圧することが可能になる。

> 【0085】これにより、これらの基板の間で液晶が均 一に行き渡るようにすることができるので、基板1,4 間のギャップの間隔を均一にすることができ、表示特性 を向上させることが可能になる。

(9) 第9の実施例

以下で、本発明の第9の実施例に係る液晶表示装置の製 造方法について図18(a), (b)を参照しながら説 明する。なお、第1~第8の実施例と共通する事項につ いては、重複を避けるため説明を省略する。

【0086】まず、図1のステップP1で、ガラスなど からなる透明基板上に、液晶表示パネルを形成する上で 必要な部材を形成する工程で、TFT基板4側の加工は 第1の実施例と同様であるが、CF基板1にカラーフィ ルタを形成する工程で、図18(b)に示すように当該 液晶表示装置の表示領域CRにカラーフィルタを形成す るのと同時に表示領域CRに隣接する周辺領域にも、表 示領域CRのカラーフィルタの配列順序に従って予備の カラーフィルタCMを形成しておく。その後の工程は第 1の実施例と同様であるため説明を省略する。

[0087] 本発明の第9の実施例に係る液晶表示装置 の製造方法によれば、図18(a), (b) に示すよう

のカラーフィルタの配列順序に従って予備のカラーフィ ルタCMを形成しているので、TFT基板4とCF基板 1とを重ね合わせたときに位置合わせのずれが生じて も、表示領域CRからはみ出した端の部分をこの予備の カラーフィルタCMの位置に合わせればよい。このた め、位置合わせのための調整幅が少なく、調整が容易で あるとともに、調整のための基板の大幅な移動による接 着材へのダメージ付与を避けることが出来る。

[8800]

【発明の効果】以上述べたように、本発明に係る液晶表 10 示装置の製造方法によれば、第1の透明基板に形成され た環状の接着材の内周表面に予め紫外線を選択的に照射 して、照射領域を硬化させている。このため、第1及び 第2の透明基板の間の隙間に密封された液晶と接着材と の反応による液晶汚染を防止することができる。これに より、液晶表示装置の電圧保持率の低下を抑制し、コン トラストの低下を抑制することが可能になる。また、接 着材の内周表面だけの硬化なので、全面硬化の場合と比 較して基板間の固着はより強固になる。

【0089】また、第1の透明基板と第2の透明基板に ともに環状の接着材を形成し、接着材の表層のみを硬化 した後、接着材同士を接触させて第1の透明基板と第2 の透明基板を重ね合わせている。接着材同士が接触する ため、表層のみが硬化していても、第1の透明基板と第 2 の透明基板同士の固着がより強固になる。

[0090] 更に、未硬化の接着材を介して第1の透明。 基板と第2の透明基板を重ね合わせた後、接着材と液晶 とが接する前に、接着材に紫外線を照射して硬化させて いる。このため、第1及び第2の透明基板の固着を確実 にするとともに、従来、未硬化の接着材と液晶が接し、 その領域に紫外線が照射されることによって生じていた 液晶の汚染を抑制することができ、液晶汚染によって当 該液晶表示装置の電圧保持率が低下して、その表示の際 のコントラストが低下することを極力抑止することが可 能になる。

【0091】特に、第1又は第2の透明基板の表示領域 の外側の領域であって、接着材の形成領域の内側の領域 に、液晶の広がり速度を遅らせる凸部を形成することに より、接着材と液晶とが接する前に、一層時間の余裕を もって接着材に紫外線を照射して硬化させることが可能 *40* になる。また、接着材の形成領域の内側領域であって、 接着材の形成領域に隣接する領域の第1又は第2の透明 基板上に、可動イオンを捕獲する膜を形成している。

【0092】このため、接着材と液晶との反応等により 液晶中に生じる可動イオンを介した蓄積電荷のリークを 抑制することができる。これにより、当該液晶表示装置 の電圧保持率の低下をより確実に抑止することが可能に なる。更に、第1の透明基板に第2の透明基板を重ね合 わせる原に、第1の透明基板の一部と第2の透明基板の 一部とが接するように第1の透明基板と第2の透明基板 50

との間にスペーサ板を挟んだ後、これを除去している。 [0093] また、第1の透明基板は複数の穴又は切除 部を有し、これらの穴又は切除部に支持具を通し、該支 持具の上に第2の透明基板を載せて、支持具を降下さ せ、第2の透明基板を第1の透明基板に重ね合わせてい る。このため、従来に比して、粗合わせの精度が向上 し、基板間の隙間の間隔の均一性の向上を図ることが出 来る。

22

[0094] 更に、表示領域にカラーフィルタを形成す るときに、液晶表示装置の表示領域に隣接する周辺領域 にも表示領域のカラーフィルタの配列順序に従って予備 のカラーフィルタを形成している。このため、位置合わ せするための調整幅が少なく、調整が容易であるととも に、調整のための透明基板の大幅な移動による接着材へ のダメージ付与を避けることができる。

【0095】また、本発明に係る液晶表示装置の製造装 置においては、第1の透明基板と第2の透明基板とを収 納して重ね合わせる処理室と、処理室内を減圧する減圧 手段と、第1の透明基板又は第2の透明基板の表面から ガスを吹き付けるガス導入口が設けられている。ガス導 入口として処理室内の減圧状態を大気圧に戻すためのリ ークロで代用することもできる。

【0096】このため、加圧力が均一になり、第1及び 第2の透明基板の形成する隙間を均一な間隔とすること ができるので、液晶表示パネルを駆動する際、液晶全体 に一定の電界がかかり、表示特性の均一性が増す。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例に係る液晶表示装置の製 造方法を説明するフローチャートである。

【図2】本発明の第1の実施例に係る液晶表示装置の製 造方法を説明する図(その1)である。

【図3】本発明の第1の実施例に係る液晶表示装置の製 造方法を説明する図(その2)である。

【図4】本発明の第2の実施例に係る液晶表示装置の製 造方法を説明する図である。

【図5】本発明の第3の実施例に係る液晶表示装置の製 造方法を説明する図(その1)である。

【図6】本発明の第3の実施例に係る液晶表示装置の製 造方法を説明する図(その2)である。

【図7】本発明の第4の実施例に係る液晶表示装置の製 造方法を説明する断面図(その1)である。

【図8】本発明の第4の実施例に係る液晶表示装置の製 造方法を説明する上面図(その1)である。

【図9】本発明の第4の実施例に係る液晶表示装置の製 造方法を説明する上面図(その2)である。

【図10】本発明の第4の実施例に係る液晶表示装置の 製造方法を説明する斜視図である。

【図11】本発明の第4の実施例に係る液晶表示装置の 製造方法を説明する断面図(その2)である。

【図12】本発明の第5の実施例に係る液晶表示装置の

.30

製造方法を説明する断面図である。

- 【図13】本発明の第5の実施例に係る液晶衰示装置の 製造方法を説明する図である。
- 【図14】本発明の第6の実施例に係る液晶表示装置の 製造方法を説明する断面図である。
- 【図15】本発明の第7の実施例に係る液晶表示装置の **製造装置を説明する図(その1)である。**
- 【図16】本発明の第7の実施例に係る液晶表示装置の 製造装置を説明する図(その2)である。
- 【図17】本発明の第8の実施例に係る液晶表示装置の 10 6A, 6B, 9A, 9B, 9C 凸部、 製造方法を説明する断面図である。
- 【図18】本発明の第9の実施例に係る液晶衰示装置の 製造方法を説明する図である。
- 【図19】従来例に係る液晶表示装置の製造方法を説明 するフローチャートである。
- [図20] 従来例に係る液晶表示装置の製造装置を説明 する断面図である。
- [図21] 従来例に係る液晶表示装置の製造方法を説明 する図 (その1) である。
- [図22] 従来例に係る液晶表示装置の製造方法を説明 20 22 排気口、 する図 (その2) である。
- 【図23】従来例の問題点を説明するグラフ(その1) である。
- 【図24】従来例の問題点を説明するグラフ(その2)
- 【図25】液晶表示パネルの電圧保持率を説明する図で ある。

【符号の説明】

- 1 CF基板(第1の透明基板)、
- 1A, 1B, 1C CF基板、
- 1 H ガイド孔、
- 1 K 切除部、

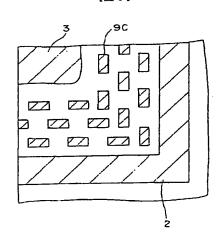
2 シール材(接着材)、

- 2A シール材の内局面、
- 2B 第1のシール材(第1の接着材)、
- 2C 半硬化状態のシール材、
- 3 液晶、
- 4 TFT基板 (第2の透明基板)、
- 4A, 4B, 4C TFT基板、
- 5 第2のシール材(第2の接着材)、
- 5A 半硬化状態のシール材、
- - 7 透明電極、
 - 8 配向膜、
 - 10 ガイド棒、
 - 11 11A, 11B, 11C スペーサ板、
 - 12A, 12B, 12C, 12D 支持棒、
 - 13A, 13B シランカップリング材からなる膜(可 動イオンを捕獲する膜)、

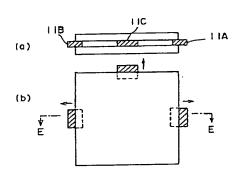
24

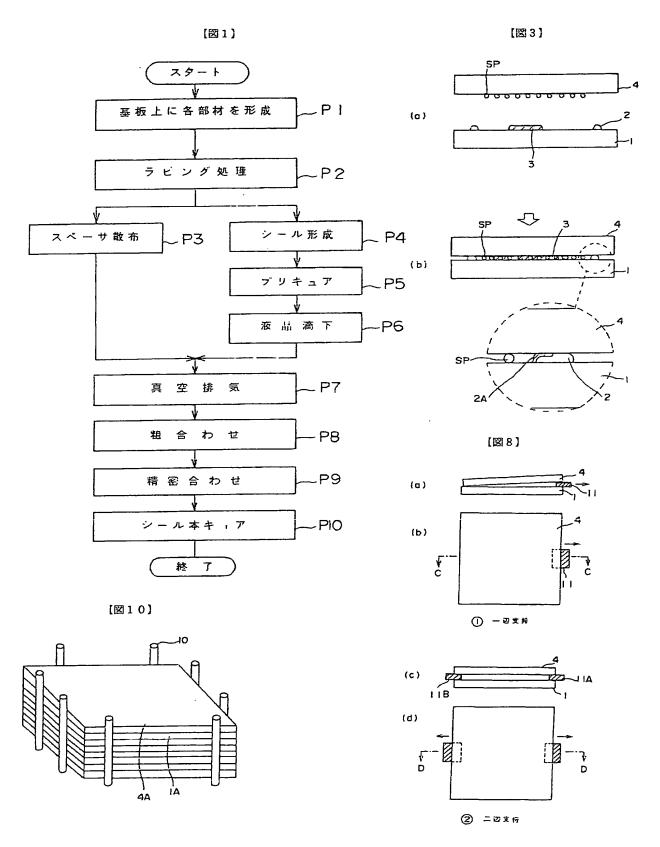
- 20 処理室、
- 21 排気弁、
- 23 リーク弁、
 - 23A 第1のリーク弁、
 - 23B 第2のリーク弁、
 - 24, 24A リークロ、
 - 24B 第2のリークロ、
 - 25 圧着板、
 - CR 表示領域、
 - CM 予備のカラーフィルタ、
 - ST 載置台、
- 30 SP スペーサ、
 - VS ベローズ。

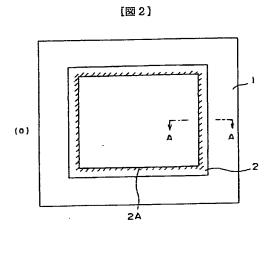
[図6]

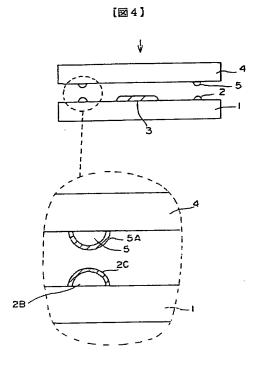


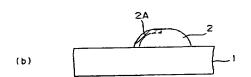
[図9]

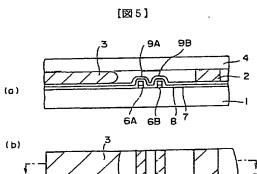


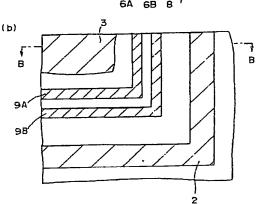


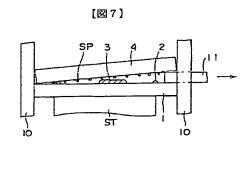


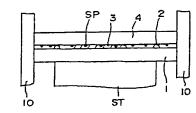












(a)

(b)

I IA

4A

1 A

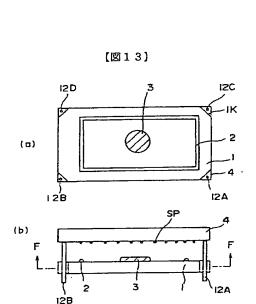
4B

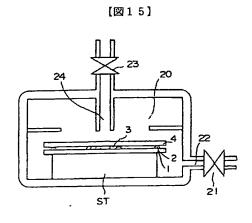
1B

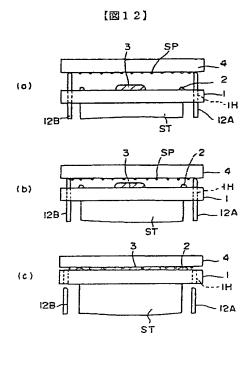
4C

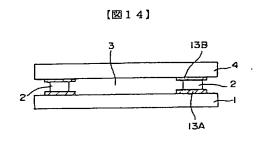
1IC

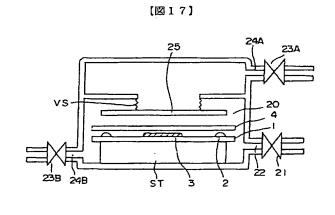
【図11】



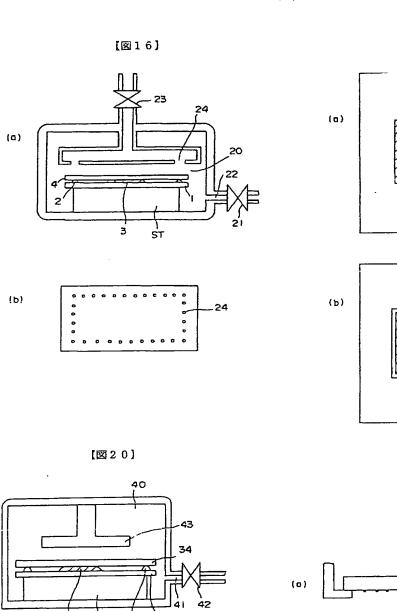


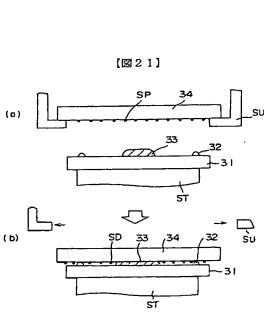




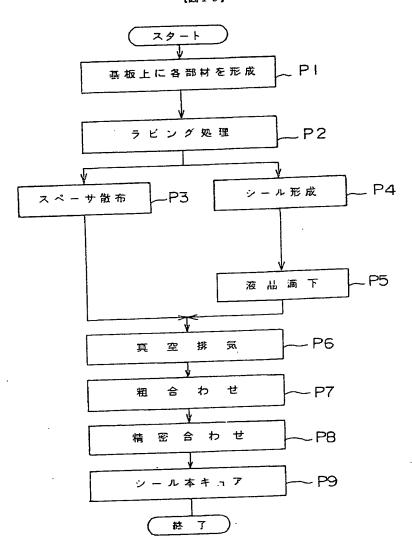


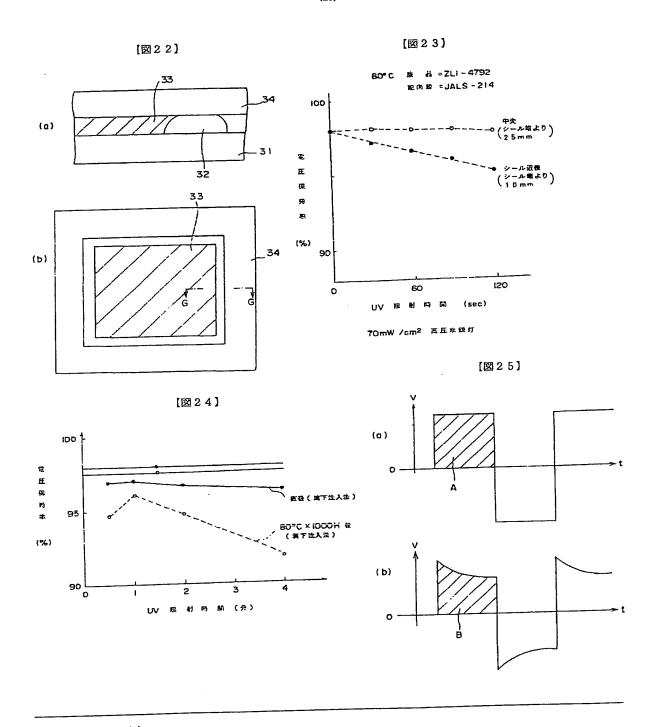
[図18]





[図19]





フロントページの続き

(72)発明者 大室 克文 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

(72) 発明者 鈴木 洋二 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内